

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

,1998

© COPYRIGHT 1998

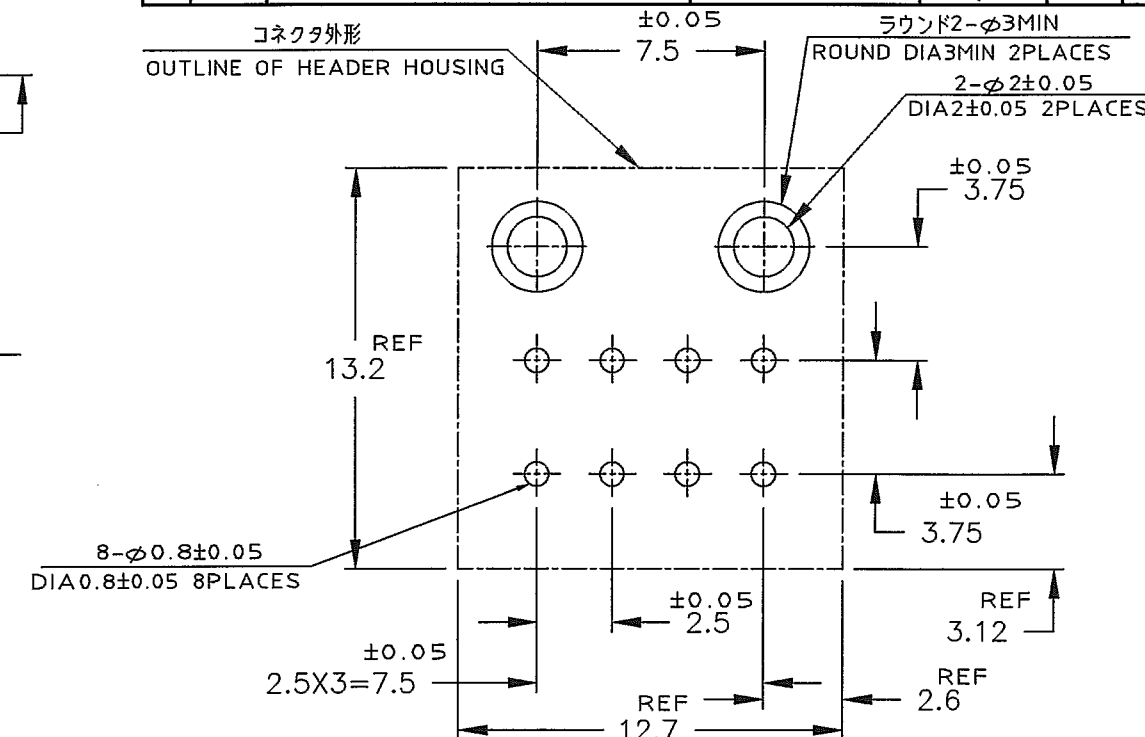
BY AMP INCORPORATED,ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
0		RELEASED	FJ00-1421-98	7/DEC 98	K.I.H	
A		REVISED	FJ00-1080-00	21/SEP 00	Y.K	S.M
B		REVISED	FJ00-1802-02	5SEP'02	T.S	S.M
C		REVISED	FJD0-0039-03	02JUN'03	T.S	S.M
C1		REVISED	FJD0-0318-03	21 Sep. 03	T.S	S.M



推奨基板取付け寸法 (公差: ±0.05)

PC 基板厚: 1.6 ± 0.3

(コネクタ搭載面)

RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN(TOL:±0.05)

PC BOARD THICKNESS:1.6±0.3

(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC
POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK

TAB CONTACT:COPPER ALLOY

RETENTION LEG:BRASS

2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING3. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

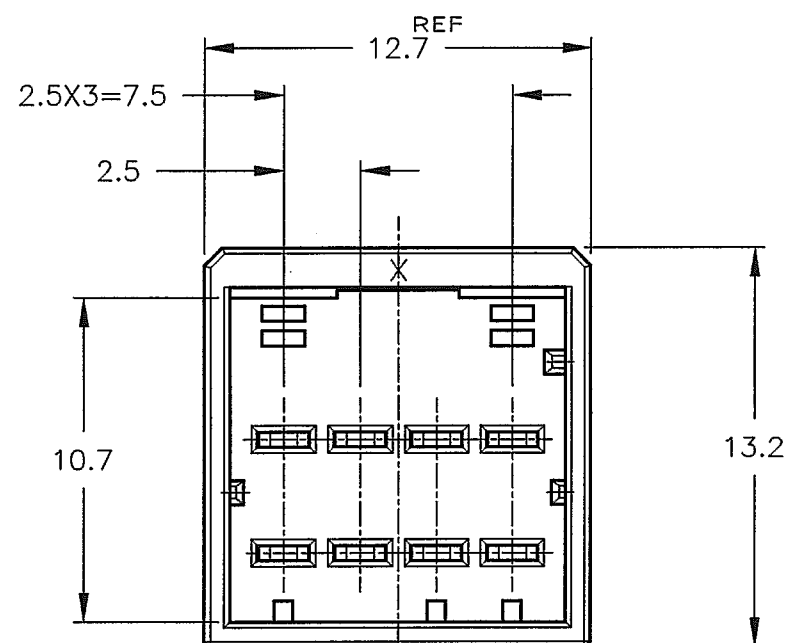
注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性

ポリエステル樹脂 (94V-0),色: 黒

タブ コンタクト: 銅合金

リテンション レグ: 黄銅

2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき3. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

,1998

© COPYRIGHT 1998

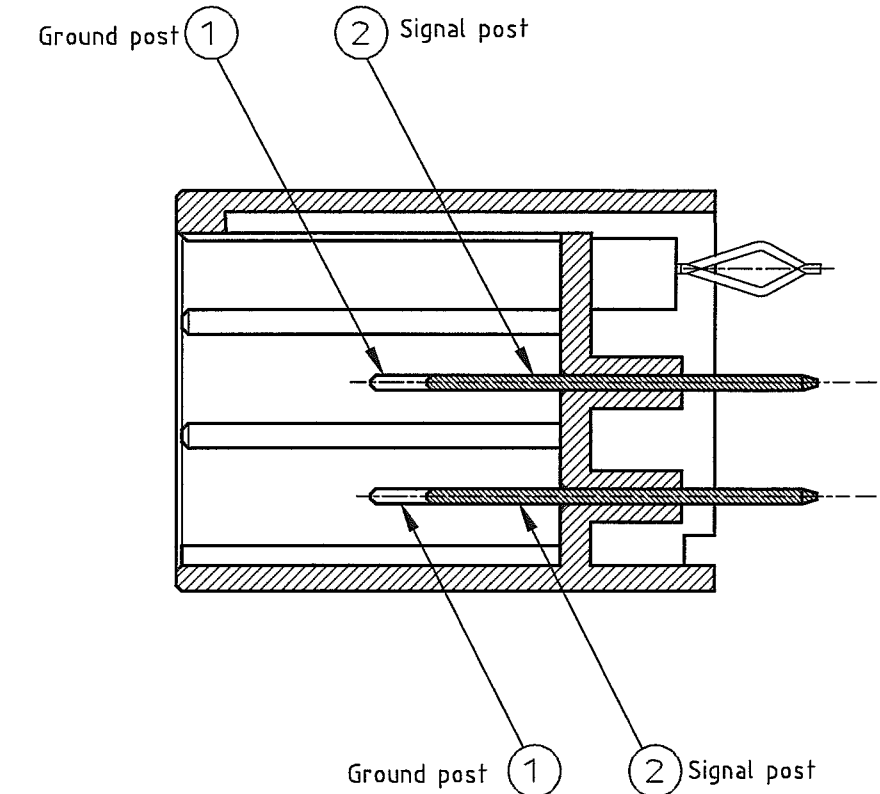
BY AMP INCORPORATED.ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
J

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
		SEE 1 OF 2				

リテンションレグ
RETENTION REG回路番号
CIRCUIT NOデータコード
DATE CODEシーケンシャルマーク
SEQUENTIAL MARKコンタクト 半田付部
CONTACT TAIL列番号
ROW ID1-1318125-1,2;AS SHOWN
SEQUENTIAL TYPE

SECT A-A

シリーズマーク
SERIES MARKAMP マーク
AMP MARK

		回路番号			
列番号	B	② Signal	① Ground	② Signal	② Signal
	A	② Signal	① Ground	② Signal	② Signal

POINT OF SEQUENTIAL
1-1318125-1,2

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC
POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK

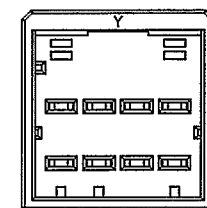
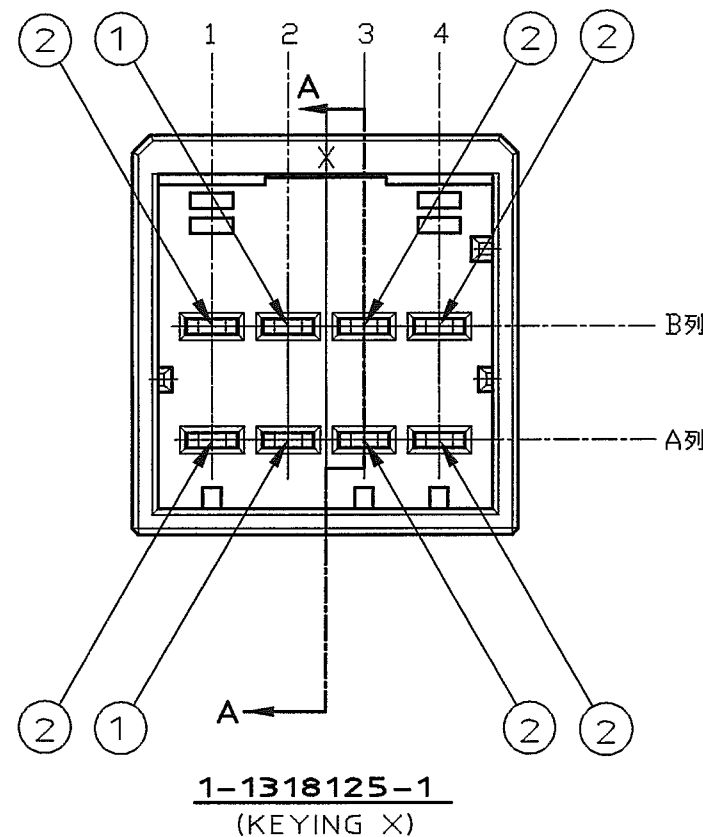
TAB CONTACT:COPPER ALLOY

RETENTION LEG:BRASS

②. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING③. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

1. 材料:ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0),色: 黒
タブ コンタクト:銅合金
リテンション レグ:黄銅
- ②. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部:0.38μm MIN金めっき
- ③. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN K.IKEDA 7/DEC/'98	Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki,Japan	
DIMENSIONS: 単位 特 mm		CHK N.MATSUBARA 7/DEC/'98		